

**Vorläufige Daten**  
**preliminary data**

**IGBT-Wechselrichter/IGBT-inverter**  
**Höchstzulässige Werte/maximum rated values**

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = -25^{\circ}\text{C}$	$V_{CES}$	3300 3300	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	$T_C = 80^{\circ}\text{C}$ $T_C = 25^{\circ}\text{C}$	$I_{C\ nom}$ $I_C$	800 1300	A A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	$t_P = 1\ \text{ms}$ , $T_C = 80^{\circ}\text{C}$	$I_{CRM}$	1600	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	$P_{tot}$	9,60	kW
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		$V_{GES}$	+/-20	V

**Charakteristische Werte/characteristic values**

			min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	$I_C = 800\ \text{A}$ , $V_{GE} = 15\ \text{V}$ , $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $I_C = 800\ \text{A}$ , $V_{GE} = 15\ \text{V}$ , $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$V_{CE\ sat}$		3,40 4,30	4,25 5,00	V V
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	$I_C = 80,0\ \text{mA}$ , $V_{CE} = V_{GE}$ , $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$V_{GEth}$	4,2	5,1	6,0	V
Gateladung gate charge	$V_{GE} = -15\ \text{V} \dots +15\ \text{V}$ , $V_{CE} = 1800\ \text{V}$	$Q_G$		15,0		$\mu\text{C}$
Interner Gatewiderstand internal gate resistor	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$R_{Gint}$		0,63		$\Omega$
Eingangskapazität input capacitance	$f = 1\ \text{MHz}$ , $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ , $V_{CE} = 25\ \text{V}$ , $V_{GE} = 0\ \text{V}$	$C_{ies}$		100		nF
Rückwirkungskapazität reverse transfer capacitance	$f = 1\ \text{MHz}$ , $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ , $V_{CE} = 25\ \text{V}$ , $V_{GE} = 0\ \text{V}$	$C_{res}$		5,40		nF
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	$V_{CE} = 3300\ \text{V}$ , $V_{GE} = 0\ \text{V}$ , $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$I_{CES}$			5,0	mA
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0\ \text{V}$ , $V_{GE} = 20\ \text{V}$ , $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$I_{GES}$			400	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn-on delay time (inductive load)	$I_C = 800\ \text{A}$ , $V_{CE} = 1800\ \text{V}$ $V_{GE} = \pm 15\ \text{V}$ , $R_{Gon} = 1,4\ \Omega$ , $C_{GE} = 150\ \text{nF}$ , $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{GE} = \pm 15\ \text{V}$ , $R_{Gon} = 1,4\ \Omega$ , $C_{GE} = 150\ \text{nF}$ , $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$t_{d\ on}$		0,28 0,28		$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	$I_C = 800\ \text{A}$ , $V_{CE} = 1800\ \text{V}$ $V_{GE} = \pm 15\ \text{V}$ , $R_{Gon} = 1,4\ \Omega$ , $C_{GE} = 150\ \text{nF}$ , $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{GE} = \pm 15\ \text{V}$ , $R_{Gon} = 1,4\ \Omega$ , $C_{GE} = 150\ \text{nF}$ , $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$t_r$		0,18 0,20		$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn-off delay time (inductive load)	$I_C = 800\ \text{A}$ , $V_{CE} = 1800\ \text{V}$ $V_{GE} = \pm 15\ \text{V}$ , $R_{Goff} = 1,8\ \Omega$ , $C_{GE} = 150\ \text{nF}$ , $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{GE} = \pm 15\ \text{V}$ , $R_{Goff} = 1,8\ \Omega$ , $C_{GE} = 150\ \text{nF}$ , $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$t_{d\ off}$		1,55 1,70		$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	$I_C = 800\ \text{A}$ , $V_{CE} = 1800\ \text{V}$ $V_{GE} = \pm 15\ \text{V}$ , $R_{Goff} = 1,8\ \Omega$ , $C_{GE} = 150\ \text{nF}$ , $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{GE} = \pm 15\ \text{V}$ , $R_{Goff} = 1,8\ \Omega$ , $C_{GE} = 150\ \text{nF}$ , $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$t_f$		0,20 0,20		$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$
Einschaltverlustenergie pro Puls turn-on energy loss per pulse	$I_C = 800\ \text{A}$ , $V_{CE} = 1800\ \text{V}$ , $L_S = 40\ \text{nH}$ $V_{GE} = \pm 15\ \text{V}$ , $R_{Gon} = 1,4\ \Omega$ , $C_{GE} = 150\ \text{nF}$ , $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{GE} = \pm 15\ \text{V}$ , $R_{Gon} = 1,4\ \Omega$ , $C_{GE} = 150\ \text{nF}$ , $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$E_{on}$		930 1450		mJ mJ
Abschaltverlustenergie pro Puls turn-off energy loss per pulse	$I_C = 800\ \text{A}$ , $V_{CE} = 1800\ \text{V}$ , $L_S = 40\ \text{nH}$ $V_{GE} = \pm 15\ \text{V}$ , $R_{Goff} = 1,8\ \Omega$ , $C_{GE} = 150\ \text{nF}$ , $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{GE} = \pm 15\ \text{V}$ , $R_{Goff} = 1,8\ \Omega$ , $C_{GE} = 150\ \text{nF}$ , $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$E_{off}$		870 1000		mJ mJ
Kurzschlußverhalten SC data	$t_P \leq 10\ \mu\text{s}$ , $V_{GE} \leq 15\ \text{V}$ $T_{vj} \leq 125^{\circ}\text{C}$ , $V_{CC} = 2500\ \text{V}$ , $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$	$I_{SC}$		4000		A
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro IGBT per IGBT	$R_{thJC}$			13,0	K/kW
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro IGBT / per IGBT $\lambda_{Paste} = 1\ \text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ / $\lambda_{grease} = 1\ \text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	$R_{thCH}$		9,00		K/kW

prepared by: Jürgen Biermann	date of publication: 2003-6-12
approved by: Christoph Lübke	revision: 2.0

**Vorläufige Daten**  
**preliminary data**

**Diode-Wechselrichter/diode-inverter**  
**Höchstzulässige Werte/maximum rated values**

Periodische Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = -25^{\circ}\text{C}$	$V_{RRM}$	3300 3300	V
Dauergleichstrom DC forward current		$I_F$	800	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forward current	$t_P = 1 \text{ ms}$	$I_{FRM}$	1600	A
Grenzlastintegral $I^2t$ - value	$V_R = 0 \text{ V}, t_P = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$I^2t$	220	$\text{kA}^2\text{s}$
Spitzenverlustleistung maximum power dissipation	$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$P_{RQM}$	1600	kW
Mindesteinschaltdauer minimum turn-on time		$t_{Fon \text{ min}}$	10,0	$\mu\text{s}$

**Charakteristische Werte/characteristic values**

			min.	typ.	max.	
Durchlassspannung forward voltage	$I_F = 800 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$V_F$		2,80	3,50	V
	$I_F = 800 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$			2,80	3,50	V
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$I_F = 800 \text{ A}, -di_F/dt = 4500 \text{ A}/\mu\text{s}$	$I_{RM}$		1100		A
	$V_R = 1800 \text{ V}, V_{GE} = -15 \text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_R = 1800 \text{ V}, V_{GE} = -15 \text{ V}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$			1300		A
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$I_F = 800 \text{ A}, -di_F/dt = 4500 \text{ A}/\mu\text{s}$	$Q_r$		500		$\mu\text{C}$
	$V_R = 1800 \text{ V}, V_{GE} = -15 \text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_R = 1800 \text{ V}, V_{GE} = -15 \text{ V}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$			900		$\mu\text{C}$
Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	$I_F = 800 \text{ A}, -di_F/dt = 4500 \text{ A}/\mu\text{s}$	$E_{rec}$		490		mJ
	$V_R = 1800 \text{ V}, V_{GE} = -15 \text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_R = 1800 \text{ V}, V_{GE} = -15 \text{ V}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$			1150		mJ
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro Diode per diode	$R_{thJC}$			26,0	K/kW
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Diode / per diode $\lambda_{\text{Paste}} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ / $\lambda_{\text{grease}} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	$R_{thCH}$		18,0		K/kW

prepared by: Jürgen Biermann	date of publication: 2003-6-12
approved by: Christoph Lübke	revision: 2.0

# Technische Information/technical information

IGBT-Module  
IGBT-modules

# FZ800R33KF2C



## Vorläufige Daten preliminary data

### Modul/module

Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min.	V <sub>ISOL</sub>	6,0		kV
Teilentladungs Aussetzspannung partial discharge extinction voltage	RMS, f = 50 Hz, Q <sub>PD</sub> ≤ 10 pC (acc. to IEC 1287)	V <sub>ISOL</sub>	2,6		kV
Kollektor-Emitter-Gleichsperrspannung DC stability	T <sub>vj</sub> = 25°C, 100 fit	V <sub>CE D</sub>	1800		V
Material Modulgrundplatte material of module baseplate			AISiC		
Material für innere Isolation material for internal insulation			AlN		
Kriechstrecke creepage distance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal		32,0 32,0		mm
Luftstrecke clearance distance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal		19,0 19,0		mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung comparative tracking index		CTI	> 400		
			min.	typ.	max.
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per module λ <sub>Paste</sub> = 1 W/(m·K) / λ <sub>grease</sub> = 1 W/(m·K)	R <sub>thCH</sub>	6,00		K/kW
Modulinduktivität stray inductance module		L <sub>sCE</sub>	12		nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip module lead resistance, terminals - chip	T <sub>C</sub> = 25°C, pro Zweig / per arm	R <sub>CC+EE'</sub>	0,19		mΩ
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		T <sub>vj max</sub>			150 °C
Temperatur im Schaltbetrieb temperature under switching conditions		T <sub>vj op</sub>	-40		125 °C
Lagertemperatur storage temperature		T <sub>stg</sub>	-40		125 °C
Anzugsdrehmoment f. mech. Befestigung mounting torque	Schraube / screw M6	M	4,25	-	5,75 Nm
Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse terminal connection torque	Schraube / screw M4 Schraube / screw M8	M	1,8 8,0	- -	2,1 10 Nm
Gewicht weight		G	1000		g

**Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen technischen Erläuterungen.**

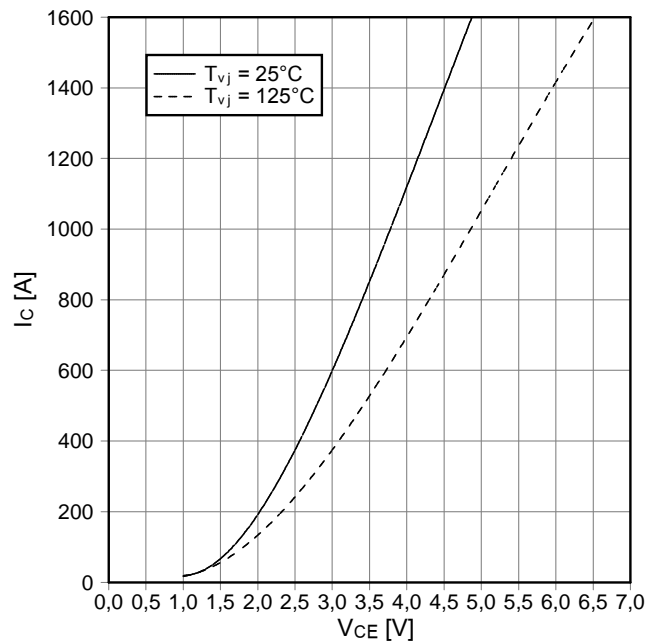
**This technical information specifies semiconductor devices but guarantees no characteristics. It is valid with the appropriate technical explanations.**

prepared by: Jürgen Biermann	date of publication: 2003-6-12
approved by: Christoph Lübke	revision: 2.0

**Vorläufige Daten**  
**preliminary data**

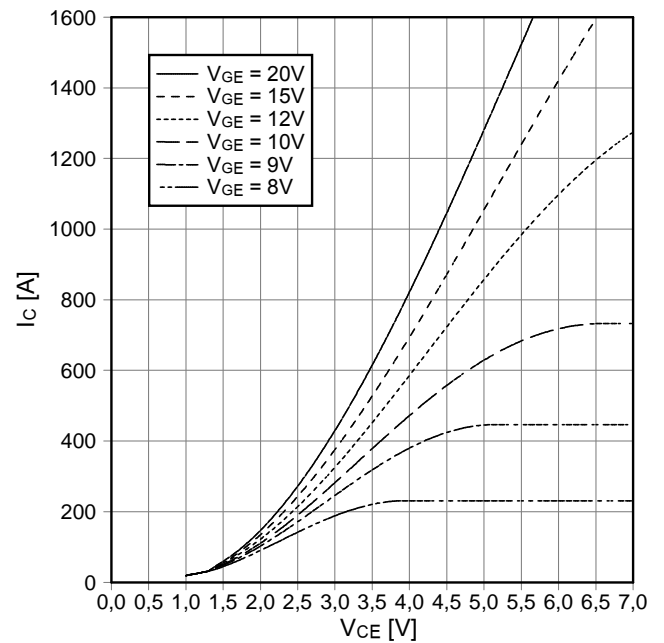
**Ausgangskennlinie IGBT-Wechselr. (typisch)**  
**output characteristic IGBT-inverter (typical)**

$I_c = f(V_{CE})$   
 $V_{GE} = 15\text{ V}$



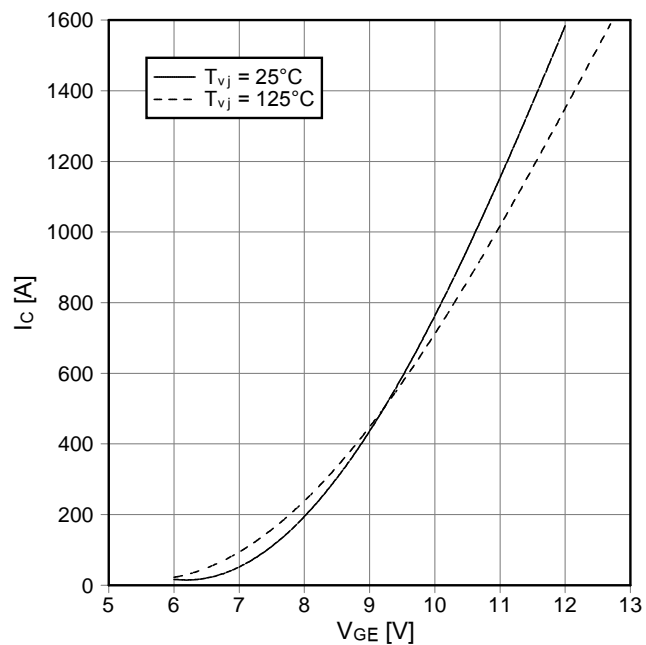
**Ausgangskennlinienfeld IGBT-Wechselr. (typisch)**  
**output characteristic IGBT-inverter (typical)**

$I_c = f(V_{CE})$   
 $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$



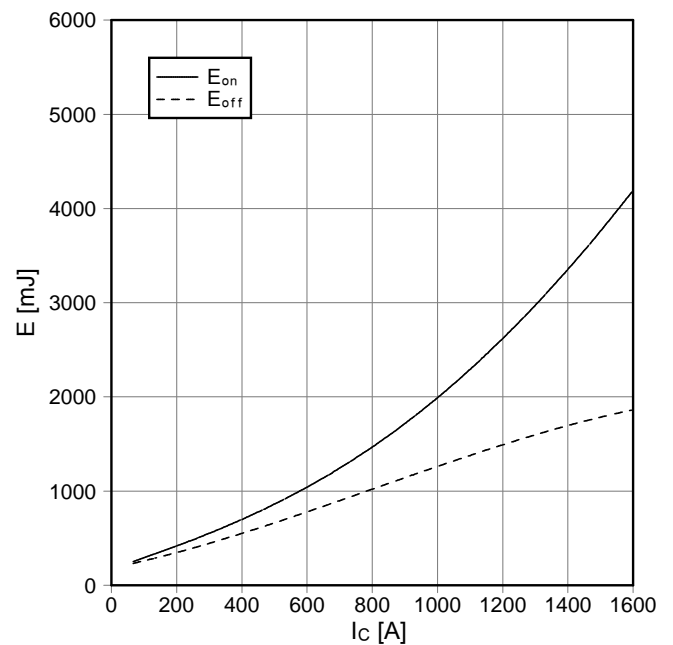
**Übertragungscharakteristik IGBT-Wechselr. (typisch)**  
**transfer characteristic IGBT-inverter (typical)**

$I_c = f(V_{GE})$   
 $V_{CE} = 20\text{ V}$



**Schaltverluste IGBT-Wechselr. (typisch)**  
**switching losses IGBT-inverter (typical)**

$E_{on} = f(I_c)$ ,  $E_{off} = f(I_c)$   
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ ,  $R_{Gon} = 1,4\ \Omega$ ,  $R_{Goff} = 1,8\ \Omega$ ,  $V_{CE} = 1800\text{ V}$ ,  
 $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$ ,  $C_{GE} = 150\text{ nF}$

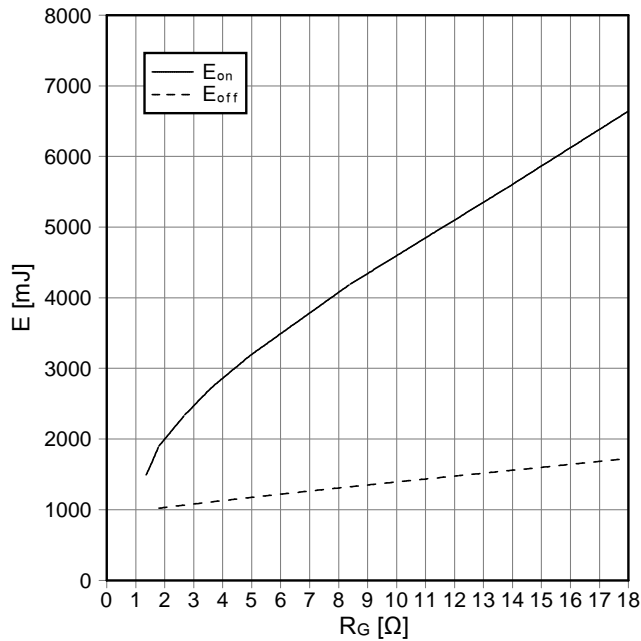


prepared by: Jürgen Biermann	date of publication: 2003-6-12
approved by: Christoph Lübke	revision: 2.0

**Vorläufige Daten**  
**preliminary data**

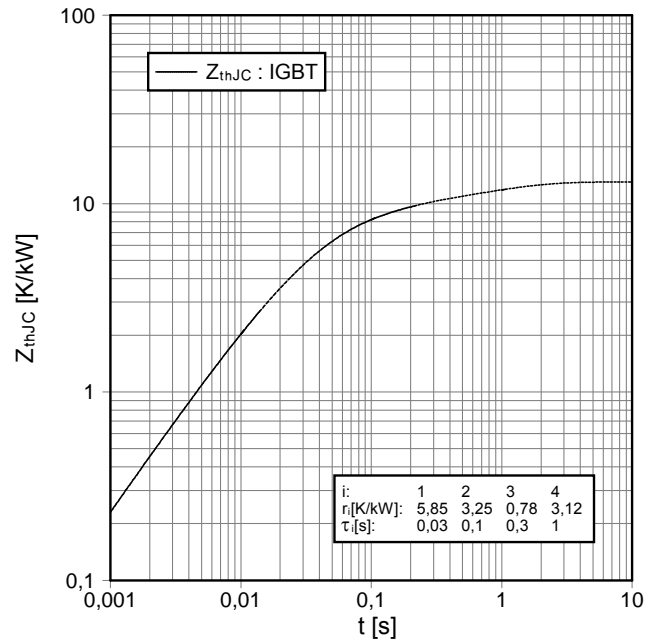
Schaltverluste IGBT-Wechselr. (typisch)  
switching losses IGBT-Inverter (typical)

$E_{on} = f(R_G)$ ,  $E_{off} = f(R_G)$   
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ ,  $I_C = 800\text{ A}$ ,  $V_{CE} = 1800\text{ V}$ ,  $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$ ,  
 $C_{GE} = 150\text{ nF}$



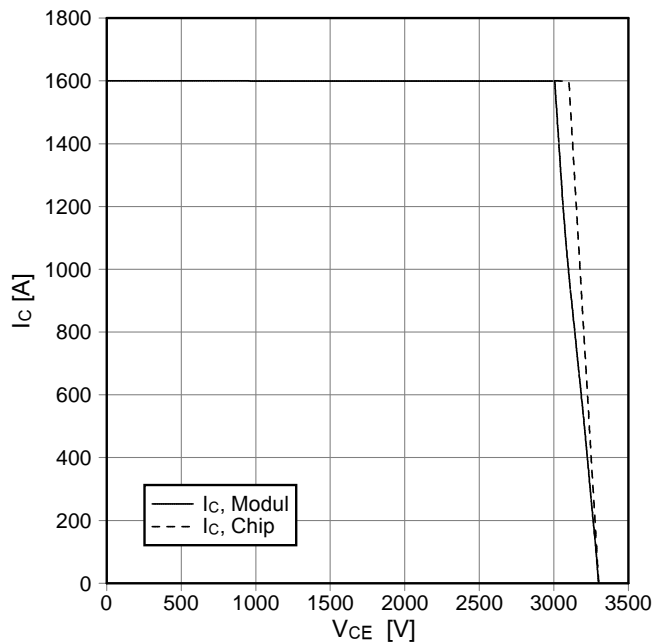
Transienter Wärmewiderstand IGBT-Wechselr.  
transient thermal impedance IGBT-inverter

$Z_{thJC} = f(t)$



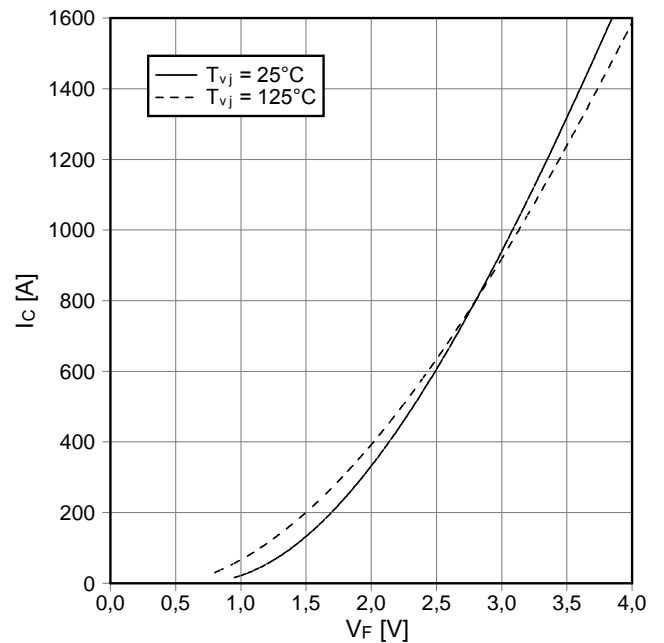
Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich IGBT-Wr. (RBSOA)  
reverse bias safe operating area IGBT-inv. (RBSOA)

$I_C = f(V_{CE})$   
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ ,  $R_{Goff} = 1,8\ \Omega$ ,  $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$ ,  $C_{GE} = 150\text{ nF}$



Durchlaßkennlinie der Diode-Wechselr. (typisch)  
forward characteristic of diode-inverter (typical)

$I_F = f(V_F)$

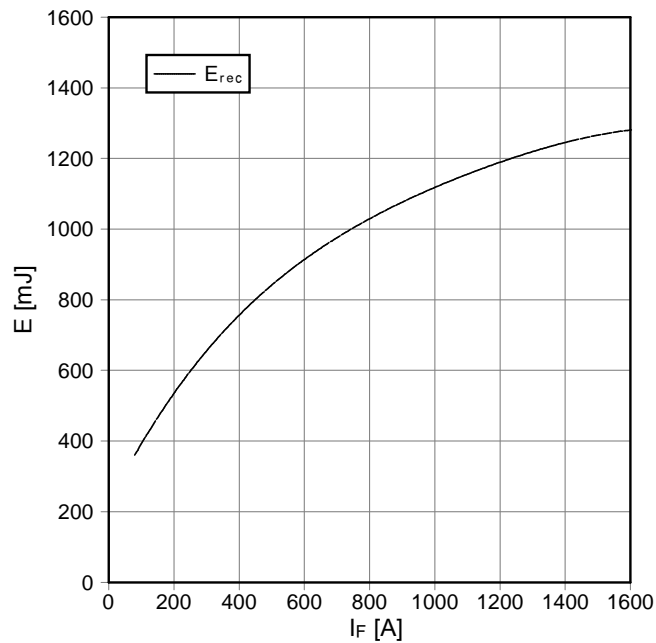


prepared by: Jürgen Biermann	date of publication: 2003-6-12
approved by: Christoph Lübke	revision: 2.0

**Vorläufige Daten**  
**preliminary data**

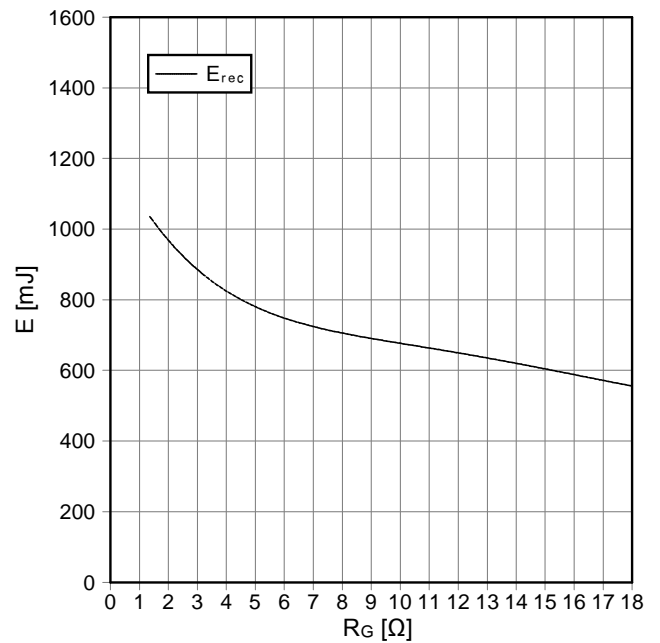
Schaltverluste Diode-Wechselr. (typisch)  
switching losses diode-inverter (typical)

$E_{rec} = f(I_F)$   
 $R_{Gon} = 1,4 \Omega$ ,  $V_{CE} = 1800 V$ ,  $T_{vj} = 125^\circ C$



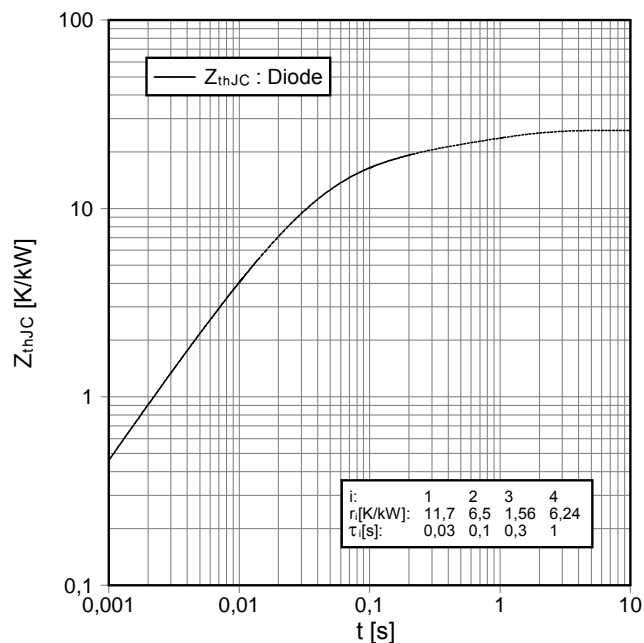
Schaltverluste Diode-Wechselr. (typisch)  
switching losses diode-inverter (typical)

$E_{rec} = f(R_G)$   
 $I_F = 800 A$ ,  $V_{CE} = 1800 V$ ,  $T_{vj} = 125^\circ C$



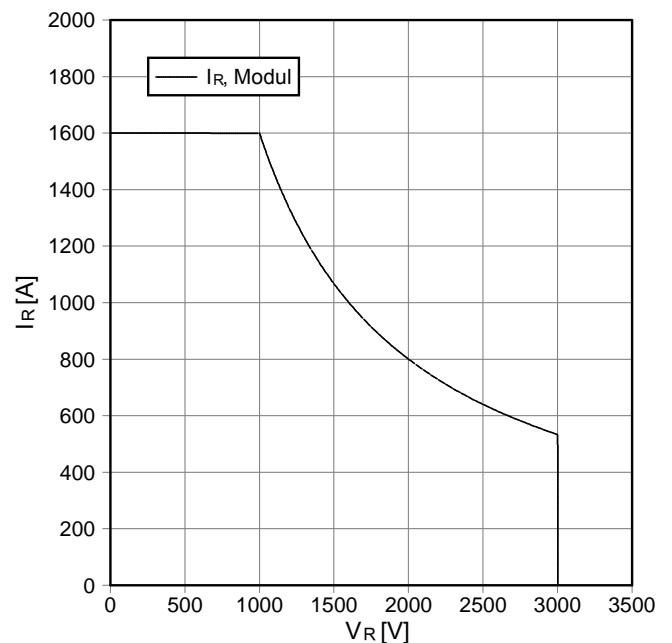
Transienter Wärmewiderstand Diode-Wechselr.  
transient thermal impedance diode-inverter

$Z_{thJC} = f(t)$



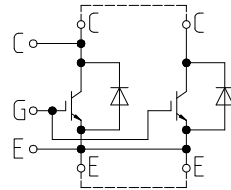
Sicherer Arbeitsbereich Diode-Wechselr. (SOA)  
safe operation area diode-inverter (SOA)

$I_R = f(V_R)$   
 $T_{vj} = 125^\circ C$



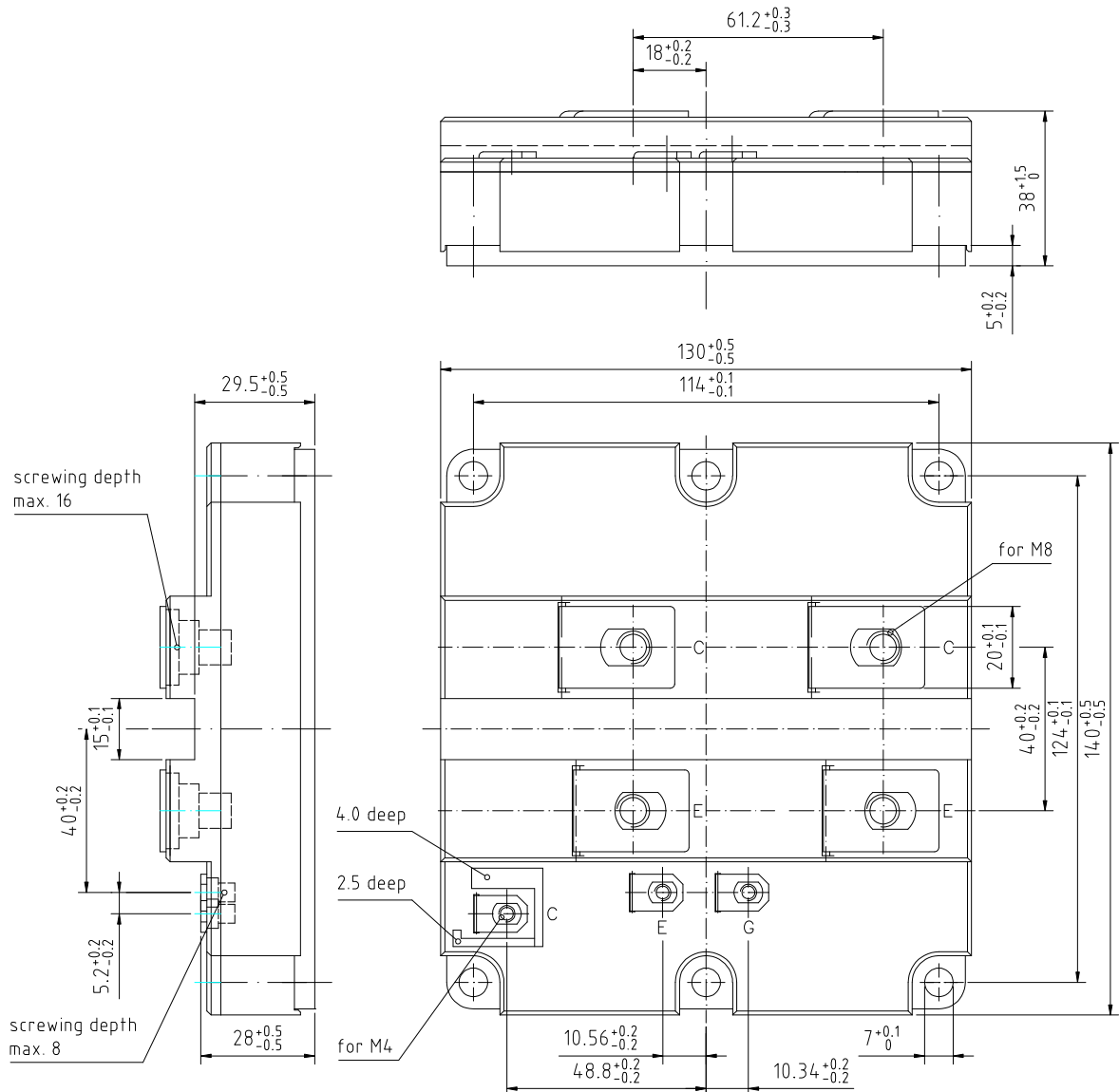
prepared by: Jürgen Biermann	date of publication: 2003-6-12
approved by: Christoph Lübke	revision: 2.0

Schaltplan/circuit diagram



external connection  
to be done

Gehäuseabmessungen/package outlines



## **Nutzungsbedingungen**

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Geeignetheit dieses Produktes für die von Ihnen anvisierte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe [www.eupec.com](http://www.eupec.com), Vertrieb&Kontakt). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle

- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

## **Terms & Conditions of usage**

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see [www.eupec.com](http://www.eupec.com), sales&contact). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or life endangering or life support applications, please notify.

Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.



## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9